

2011年10月3日

各位

「ハイウェイテクノフェア 2011」出展に関するお知らせ

拝啓

弊社は、2011年10月27日、28日に東京ビックサイトで開催されます「ハイウェイテクノフェア 2011」に参加致します。

つきましては、出展をご案内申し上げるとともに、多くの皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

記

当社はファスナー事業部、建設事業部、土木資材事業部、技術部の下記に示す技術・製品を展示しております。模型などを用いて展示していますので、構造や概念が理解しやすいものとなっております。

事業部名	技術・製品
ファスナー事業部	せん断補強 RMA 工法, 緩み止め技術
建設事業部	RDN 工法, ShieM-CS 工法, SR-LG 工法
土木資材事業部	ハイパネルシグナルシート, RPE ロックボルト
技術部	直貼り PV シート, 透光性遮音壁のリニューアル, LED 照明

皆様のご来場お待ちしております。

「ハイウェイテクノフェア 2011」

開催日時 : 2011年10月27日(木)~28日(金) 10:00~17:00

開催場所 : 東京ビックサイト(有明・東京国際展示場)

出展ブース : 西4ホール C-20

U R L : <http://www.express-highway.or.jp/htf2011/>

以上